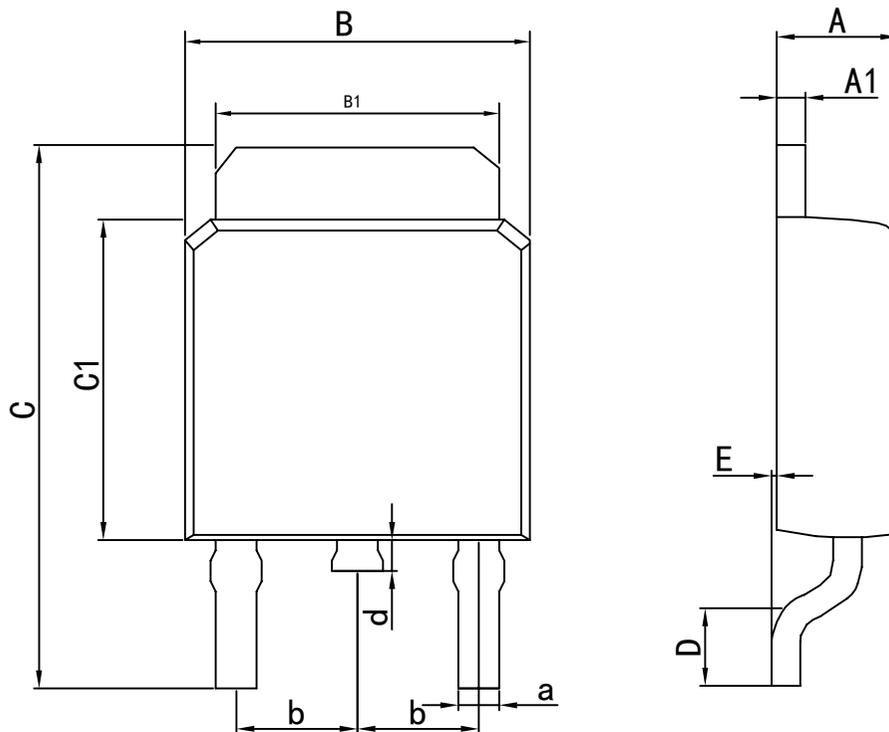




华冠半导体

广东华冠半导体有限公司

Guangdong Huaguan Semiconductor Co., Ltd.



制图 赖谊成

审阅 罗云龙

核准 林钟涛

T0252-2

文件名称:
HG-T0252-2

文件编号:
HGWXT-230031

版本 V1.0

比例 1:1

单位 mm

日期 2023-6-29

图纸幅面 A4



第一角法

UNITT:mm

DIM.	A	A1	B	B1	C	C1	D	E	a	d	b	
MIN	2.10	0.45	6.30	5.10	9.20	5.30	0.90	0.00	0.50	0.85	2.28	
MAX	2.50	0.70	6.75	5.50	10.6	6.30	1.75	0.23	0.80	1.05	BCS	